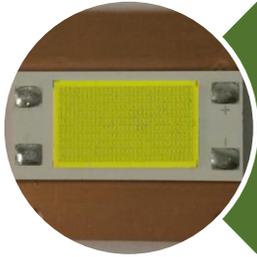




参考资料 1706

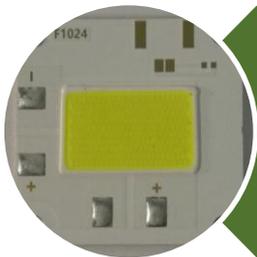
## 大道半导体投影仪专用光源模组



150W-G5X3系列：csp集成投影仪专用光源模组，采用csp技术，车规级倒装芯片，点光源密集排布，无黄圈，超薄荧光粉胶层，胶面温度更低。



150W-G3F3系列：陶瓷基投影仪专用光源模组，采用金属化氮化铝或氧化铝基板，车规级倒装芯片，导热性能好，胶面温度低，导热通道完全没有树脂绝缘层，可靠性更高。



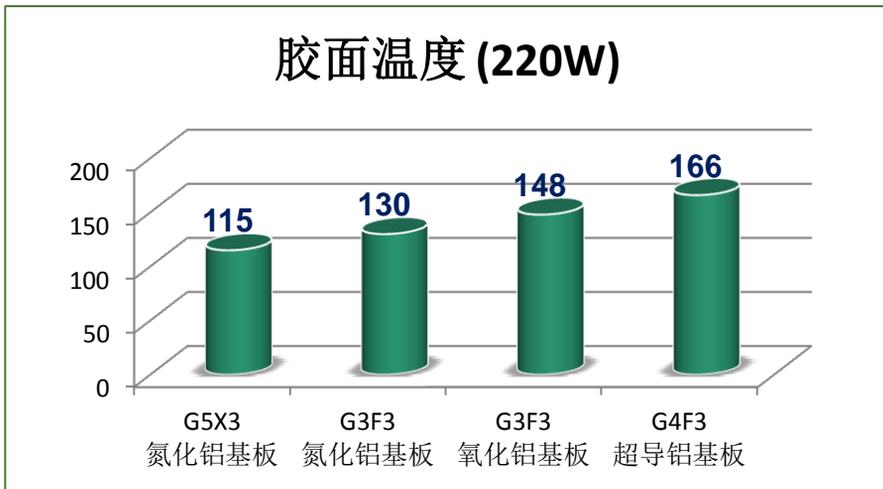
20W-150W G4F3系列：铝基投影仪专用光源模组，采用超导铝基板，车规级倒装芯片，性价比优异。

DaDao Semiconductor  
专注、小尺寸、大电流、高可靠



# 150W 投影仪专用光源模组

在不同工作功率下，胶面温度与光源结构之间的关系  
(粘贴光源模组散热器表面温度为60度)



备注：取自客户实验报告，与实际量测条件与环境相关，数据仅供参考。

DaDao Semiconductor  
专注、小尺寸、大电流、高可靠